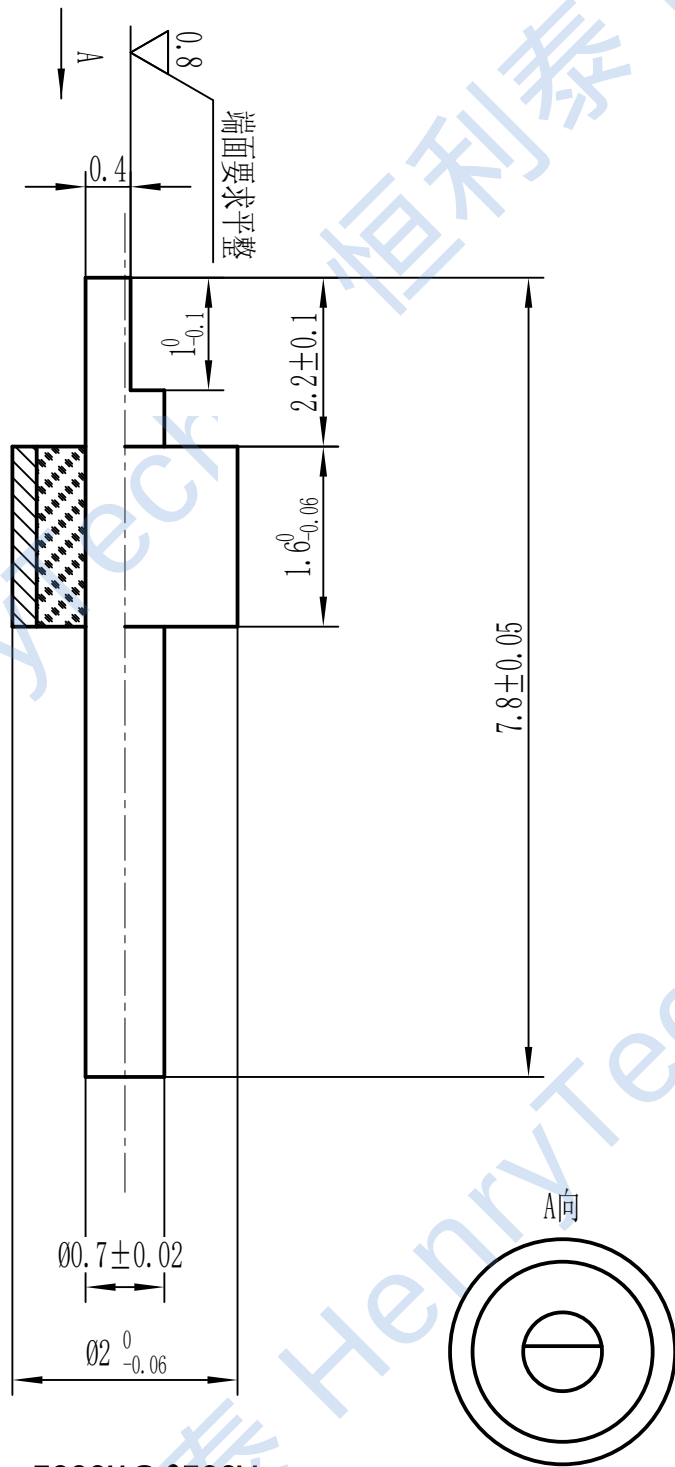




- 技术要求：
1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
 2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 5. 温度范围： $-65 \sim +155$
 6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	
设计	M.		标准化		
审核					
工艺			日期		

装配图

HN-DC2016-0.7(7.8-2.2)
-C1

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	